

CWS/11/26 ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ ДАТА: 13 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Одиннадцатая сессия Женева, 4-8 декабря 2023 года

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ ВОПРОСНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА ВОИС ST.91

Документ подготовлен руководителем Целевой группы по 3D

РЕЗЮМЕ

1. Стандарт BOИC ST.91 был принят Комитетом по стандартам BOИC (КСВ) на девятой сессии. Руководитель Целевой группы по 3D выносит на утверждение КСВ проект вопросника, призванный дать более четкое понимание масштаба применения указанного стандарта и любых потенциально необходимых изменений на будущее.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. КСВ на своей шестой сессии принял к сведению предложение Российской Федерации, в котором утверждалось, что бо́льшая готовность ведомств интеллектуальной собственности (ВИС) принимать форматы объемных изображений позволит более рационально удовлетворять потребности пользователей, а использование форматов объемных изображений сделает возможным применение более эффективных методов поиска и сравнительного анализа. В связи с этим была поставлена задача № 61, сформулированная следующим образом:

«Подготовить предложение о разработке рекомендаций по трехмерным (3D) моделям и изображениям».

На этой же сессии КСВ одобрил создание Целевой группы по 3D для выполнения указанной задачи и назначил Российскую Федерацию ее руководителем (см. пункты 141 и 142 документа CWS/6/34.)

- 3. На девятой сессии КСВ стандарт ВОИС ST.91 под названием «Рекомендации по цифровым трехмерным (3D) моделям и 3D-изображениям» был принят с целью удовлетворения возникающих потребностей ВИС, пользователей ИС и других заинтересованных сторон (см. пункт 31 документа CWS/9/25). В этом стандарте содержатся рекомендации в отношении форматов файлов и работы с 3D-объектами при получении, обработке и публикации заявок на права ИС, содержащих 3D-модели, или работы с 3D-изображениями в рамках патентных документов, а также документов, связанных с регистрацией товарных знаков и промышленных образцов. Стандарт призван помочь выбрать универсальные 3D-форматы для упрощения процедуры подачи заявок в несколько ВИС, сокращения времени обработки, содействия обмену данными между ВИС, гармонизации требований, предъявляемых к заявкам, и подготовки указаний по публикации данных ИС с цифровыми 3D-объектами.
- 4. После того как стандарт ST.91 был принят на девятой сессии Комитета, была утверждена следующая измененная формулировка задачи № 61:
 - «Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.91, включая методы поиска по 3D-моделям и 3D-изображениям».
- 5. На десятой сессии Комитет принял к сведению планы Целевой группы разработать и обсудить методы поиска и сравнения визуальных представлений в формате 3D в контектсе обновленной формулировки соответствующей задачи. Руководитель Целевой группы указал на то, что Группе потребуется больше времени для работы над методами поиска 3D-контента, учитывая текущие исследования и изучение, а также ограниченный опыт многих членов Целевой группы в данной области (см. пункт 122 документа CWS/10/22). После того как вопрос будет проработан в рамках Целевой группы, согласованное предложение по необходимому обновлению планируется вынести на рассмотрение КСВ на одной из будущих сессий.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВОПРОСНИК

- 6. Целевая группа полагает, что принятый стандарт BOИC ST.91, будучи сравнительно новым, не нуждается в срочном обновлении или пересмотре, за исключением согласованной редакционной правки, предлагаемой членами Целевой группы.
- 7. Однако целесообразно уже сегодня начать собирать информацию о том, насколько широко этот стандарт внедрен и используется ВИС, представителями отрасли и пользователями, а также в какой мере и для каких прав ИС. В этой связи Целевая группа выносит на рассмотрение и утверждение КСВ на текущей сессии проект соответствующего вопросника, который представлен в приложении к настоящему документу. Предлагаемый вопросник призван собрать информацию, которая затем может служить ориентиром для дальнейшего обновления и пересмотра стандарта ВОИС ST.91. Вопросник также привлечет внимание государств-членов к данному стандарту, и они, возможно, пожелают принять участие в работе Целевой группы.
- 8. Руководитель Целевой группы также предлагает КСВ обратиться к Секретариату с просьбой направить членам и наблюдателям Комитета циркулярное письмо с приглашением принять участие в опросе, после того как вопросник будет утвержден на текущей сессии Комитета. Целевая группа проанализирует полученные ответы и доложит о результатах обследования на следующей сессии Комитета.

9. КСВ предлагается:

- (а) принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе;
- (b) рассмотреть и утвердить содержание проекта вопросника, упомянутого в пунктах 6 и 7 (выше) и представленного в приложении к настоящему документу; и
- (с) обратиться к Секретариату с просьбой направить членам и наблюдателям Комитета циркулярное письмо с предложением принять участие в обследовании, и поручить Целевой группе по 3D доложить о результатах обследования, как указано в пункте 8 (выше).

[Приложение следует]

Draft survey questionnaire on the implementation of WIPO Standard ST.91

Q 1. Does your Office currently use 3D models, 3D images or 3D chemical structures?

☐ Yes☐ No☐ Other (please speci	fy)					
Q1.1. If yes, for what IP r Trademarks Designs Inventions Utility models Integrated circuit to	pology					
Q 1.2. Does your Office in ☐ Yes, fully ☐ Partially ☐ No ☐ Additional comment						
Q 2. Using 3D models, 3 Q 2.1. What formats of 3l accept for each IP right?	_					ce currently
Q 2.1. What formats of 3I	_		Inventions (except 3D chemical			Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I	D models, 3D	images or 3	Inventions (except 3D	structures o	Integrated circuit	Inventions (3D chemical
Q 2.1. What formats of 3l accept for each IP right?	D models, 3D Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for	D models, 3D Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right	D models, 3D Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right 3D pdf	D models, 3D Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right 3D pdf ges	D models, 3D Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right 3D pdf ges	D models, 3D	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right 3D pdf ages obj stl step/stp	D models, 3D	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
Q 2.1. What formats of 3I accept for each IP right? none, IPO doesn't operate this type of IP right none, IPO doesn't accept 3D models, 3D images or 3D chemical structures for this type of IP right 3D pdf ges	D models, 3D	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)

3D chemical structures d Please specify:			se for the visu	Jalization C	if 3D models,	3D images
Q 2.3. What formats of 3l use for the electronic pub					does your Off	ice currently
	Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology	Inventions (3D chemical structures)
one, IPO doesn't operate						
one, IPO doesn't publish formation of this type of right electronically						
one, IPO doesn't publish of an article of 3D models, D images or 3D chemical tructures electronically ven if they were accepted						
D images received by PO from the source 3D nodels or 3D images						
D pdf						
es						
oj						
1						
ep/stp						
3d						
ol						
xk						
☐ Other (please specify)						

Q 2.5. What formats of 3 use for the paper publica				3D chemi	ical	structures	s doe	s your O	ffice cu	ırrently	
	Trademarks	Desi	gns	Invention (except 3D chemica structure	al	Utility models	cir	tegrated rcuit pology	(3D chen	ntions nical ctures)	
none, IPO doesn't operate this type of IP right											
none, IPO doesn't publish information of this type of IP right on paper											
none, IPO doesn't publish information of 3D models, 3D images or 3D chemical structures on paper even if they were accepted											
2D images received by Office from the source 3D models or 3D images											
link to the 3D object online											
☐ Other (please specify)											
Q 2.6. Does your Office carry out search for the comparison of the 3D models and 3D images with 3D models and 3D images during the examination process and if so, in what formats for each IP right?											
	Tradema	Trademarks			Inventions (except 3D chemical structures)		Utility models		Integrated circuit topology		
no											
yes, IPO use 2D representations of 3D mode for the comparison	epresentations of 3D models										
yes, IPO use 3D models themselves for the comparis	son										
☐ Other (please specify)										

Q 2.8 Does your Office carry out search for the comparison of the 3D models and 3D images with 2D images during the examination process and if so, in what formats for each IP rights?							
	Trademarks	Designs	Inventions (except 3D chemical structures)	Utility models	Integrated circuit topology		
0							
es, IPO use 2D epresentations of 3D models or the comparison							
es, IPO use 3D epresentations of 2D images or the comparison							
Q 2.9. What software does your images with 2D images during Please specify:			e comparison	of the 3D m	odels and 3D		
Q3. Existing practices and fu Q 3.1. Please describe existichemical structures within yo	ng practices/fut	ture plans for u	using 3D mode	els, 3D imag	es or 3D		

Q 4. Any other comments		
Please specify:		